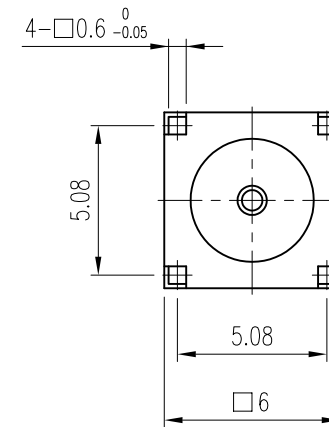
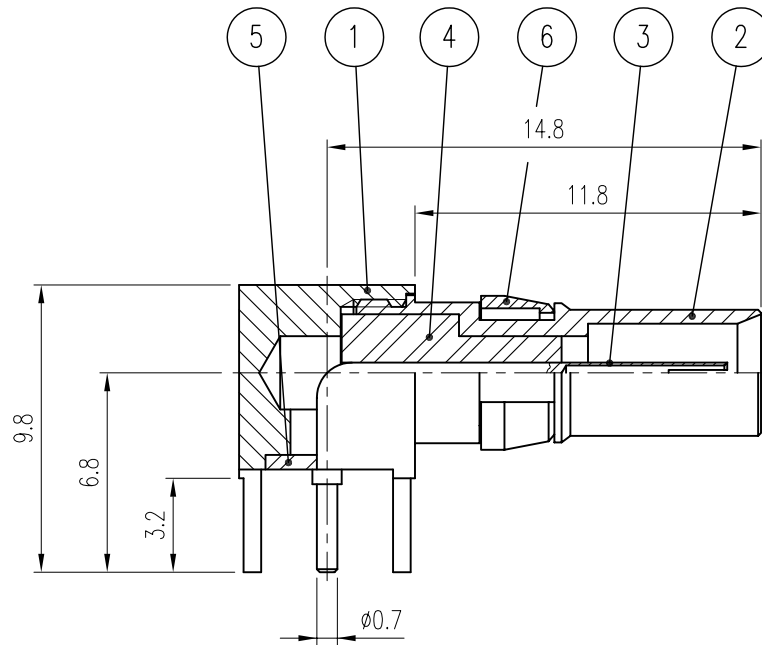


ST	수정내역										부호	내용	수정자	승인자	년월일
ST(기준)															
ST(개선)															



VIEW A

6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00870-N/1 (HB043)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00873-N/1 (HB042)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00926-1345/1 (EB030)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01154-135/1 (DB062)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01149-135/1 (DB063)

대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1997. 7. 6.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. 도명 CONNECTOR		
	승인					
재질	감도					
	재도					
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 CN00637-7/1	
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량		K387-605-000	